

RENDICONTI FIERE

BUONI RISULTATI PER LE FIERE PARIGINE

IPA, il salone internazionale dei processi alimentari, ha chiuso i battenti il 20 novembre scorso confermandosi fra gli eventi leader per gli operatori delle industrie agroalimentari. 44.045 visitatori sono giunti a Parigi per scoprire le innovazioni presentate. Per l'edizione 2008, che si è svolta congiuntamente all'Emballage, il salone internazionale dell'imballaggio, la manifestazione ha mantenuto le sue promesse dando

ampio spazio alle novità: dal concorso IPA dell'Innovazione al Forum Innovazione Ricerca, senza dimenticare la diversità dell'offerta presentata dagli espositori. E gli operatori hanno confermato il loro interesse crescente per l'innovazione e soprattutto per l'ottimizzazione dei processi. Anche l'edizione 2008 di Emballage ha segnato buoni risultati, registrando la presenza di 101.730 operatori del settore per i quali

ha rappresentato l'occasione per scoprire le ultime tendenze in materia di attrezzature e packaging: dallo Spazio Tendenze al Congresso Pack.Vision, senza dimenticare gli spazi biomateriali e per la prima volta lo sviluppo sostenibile.

Poiché Business fa rima con prospettiva, il congresso Pack.Vision ha raccolto un grande successo grazie alla presenza di oltre 1.700 partecipanti, di cui il 40% di

ipa

EMBALLAGE
WORLD PACKAGING EXHIBITION

provenienza internazionale, venuti ad assistere alle conferenze animate da esperti internazionali.

ISPEZIONE A RAGGI X

La serie di apparecchi a raggi X Dyxim FB 80 - FB 120 della **Dylog** trova applicazione nell'ispezione di packaging flessibili, tra cui buste, scatole, vaschette, vassoi, pacchi, brik pack e prodotti sfusi.

Questi apparecchi di dimensioni estremamente compatte funzionano a velocità fino a 70 metri al minuto e sono ca-

ratterizzati da una grande facilità di installazione e manutenzione ridotta.

Disponibili in diverse versioni in accordo con le dimensioni della zona di ispezione, offrono numerose configurazioni possibili in base a potenza (da 200 a 1.000 Watt) e sensori (risoluzione da 0,4 a 0,8 mm, tecnologia **Dylog**).



Sistema di ispezione a raggi X serie Dyxim FB (Dylog).